**111年度高教深耕計畫 學生專題結合產業計畫**

**報告撰寫格式**

1. 說明：

對產業界來說，透過共同研發、技術移轉等產學合作過程，協助合作企業取得技術、人才、關係等互補性資產，乃為業界願意參與產學合作的主要動機。目前教師與企業合作的方式多為個別教師和單一廠商的合作關係，研究主題也多由教師自由選題，無法滿足業界希望完整服務的需求。若由學校進行校內研發資源整合的管理，選定優勢領域並集中投入，形成具有特色的科技創新形象，進而吸引企業參與產學合作的意願。

在做法上鼓勵學生之專題實作要符合產業需求，對於各科系畢業生所進行之專題研究課程，可結合廠商的需求或專長領域，將專研題目與產業需求結合。教師在掌握產業發展概況及需求後，可藉由產學交流將專業知識，反饋於產業的變化與升級之中，以達知識產業化之目標。進一步將學術研究成果申請專利，建立具體的智慧財產價值，未來可實際以技術授權、技術指導等方式，將研究成果移轉至產業界，應用在產業發展上，解決企業的問題，以展現具體的知識價值與創新成果。

1. 內容格式：依序為封面、報告書內容、合作廠商基本資料、廠商合作證明書、學生專題結合產業滿意度問卷調查(教師及學生)、學生心得及照片。

附件一：合作廠商基本資料

附件二：廠商合作證明書(需用印，申請時已繳交者可免交)

附件三：學生專題結合產業滿意度調查(教師)

附件四：學生專題結合產業滿意度調查(學生)

附件五：學生心得及照片**(每位同學皆須撰寫，請自行新增，字數至少500字)**

1. 格式
2. 用紙：使用A4紙，即長29.7公分，寬21公分
3. 字體：英文使用Times New Roman Font，中文使用標楷體，字體大小請以12號為主。
4. 繳交方式：**以下兩種均需繳交**
5. 書面報告：請寄送至高教深耕辦公室（台北校區A301）徐瑄儀收。
6. 電子檔(WORD/PDF)：檔名請命名為111\_專題結合產業結案報告\_組長姓名，例如：111\_專題結合產業結案報告\_張小明。**信件主旨請註明【111學生專題結合產業計畫\_(專題名稱)】結案報告**，傳送至高教深耕計畫辦公室助理 徐瑄儀luluhsu@mail.mcu.edu.tw信箱。

**111年度高教深耕計畫 學生專題結合產業計畫**

（計畫名稱）

指導老師：

學生：

中 華 民 國　　　 　年　　　　　月 　 　　 日

**\*報告書內容(需包含緒論、文獻與研究結果)**

附件一：合作廠商基本資料

**合作廠商基本資料**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司名稱 |  | 員工人數 |  |
| 產業描述 |  | 資本額 |  |
| 產業類別 | □機械與機電 □電子電機資訊 □化工與材料 □土木建築 □商管 □人文與設計 □農業水產 □醫事與藥理 □家政餐旅食品 □護理與保育 □其他  |
| 公司簡介/概況 |  |
| 主要商品 /服務項目 |  |
| 公司網址 |  |

附件二：廠商合作證明書(需用印，申請時已交者可免交)

**銘傳大學**

**\_\_\_\_\_年度高教深耕計畫「廠商合作證明書」**

**填表日期： 年 月 日**

茲證明，主題：

之實務專題或論文，為本公司與銘傳大學系(所)產學合作之主題。

特此證明。

【合作廠商】

公司名稱：

合作負責人姓名：

聯絡地址：

聯絡電話：

【合作教師】

系所：

教師姓名：

連絡電話(分機)：

【合作學生】共\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_名(依合作學生人數,自行增減表格)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 班級 | 姓名 | 學號 | 連絡電話 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

附件三：學生專題結合產業滿意度調查(教師)

**學生專題結合產業滿意度問卷調查(教師)**

各位老師您好：

感謝您參加高教深耕【學生專題結合產業計畫】，請您至以下連結或掃描QRCode填寫滿意度調查問卷，問卷內容不公開，請安心填寫。

高教深耕辦公室 敬啟

問卷連結(教師版) : https://forms.gle/Zc993ag4MrqZ9j138



問卷QRCode :

～感謝您撥冗填寫問卷～

附件四：學生專題結合產業滿意度調查(學生)

**學生專題結合產業滿意度問卷調查(學生)**

各位同學您好：

 感謝您參加高教深耕【學生專題結合產業計畫】，請您至以下連結或掃描QRCode填寫滿意度調查問卷，問卷內容不公開，請安心填寫。

高教深耕辦公室 敬啟

問卷連結(學生版) : https://forms.gle/uvTCTzb38emzpFzX9

問卷QRCode :

～感謝您撥冗填寫問卷～

附件五：學生心得及照片**(每位同學皆須撰寫，請自行新增，字數至少500字)**

|  |
| --- |
| 學生心得報告 |
| 姓名： | 系所： | 班級： | 學號： |
|  |
| 照片成果(二張)及照片說明 |
| 煩請提供清楚的電子檔案 |  |
| 圖1：(說明) | 圖2：(說明) |

附件五：學生心得及照片**(每位同學皆須撰寫，請自行新增，字數至少500字)**

|  |
| --- |
| 學生心得報告 |
| 姓名： | 系所： | 班級： | 學號： |
|  |
| 照片成果(二張)及照片說明 |
| 煩請提供清楚的電子檔案 |  |
| 圖1：(說明) | 圖2：(說明) |